⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公告

#### @実用新案公報(Y2) $\Psi 2 - 44457$

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

**经**公告 平成 2 年(1990)11月26日

H 01 R

9/22 9/07 8832-5E

8832-5E 6901-5E В

(全4頁)

端子台 60考案の名称

> 顧 昭59-98256 の実

昭59(1984)6月28日

開 昭61-13478 Ѳ公

④昭61(1986) 1 月25日

@考案 者 林 雄

神奈川県川崎市官前区馬組619番地 4 光和端子盤製造株

式会社内

光和端子盤製造株式会 の出願 人

神奈川県川崎市宮前区馬絹619番地 4

社

四代 理 人

弁理士 菊池 敏夫

❷出

審査官

子 符 Ш 啬

69参考文献

特開 昭52-59879 (JP, A)

実開 昭52-100584(JP,U)

1

# **愈実用新案登録請求の範囲**

絶縁基台1へ取付けられ、しかも結線脚2を有 する複数個の端子金具3,3,3……と;複数個 の並設された導電刺ピン4,4,4……と;結線 を結線するプリント基板5と;導電刺ビン4, 4, 4 .....の対面に小空間 6 を介して置かれ、し かも小空間6内を上下動する昇降ブロツク7とか ら成り、昇降プロツク7にはフラツトケーブル8 用の差込口9と、この差込口9と直交する導電刺 10 ピン4用の挿入溝10とが設けられたことを特徴 とする始子台。

### 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この考案は端子台に関する。

## (従来の技術)

従来の端子台として、リード線、リード線に取 付けられた圧着端子若しくはブリント基板のプリ ント回路と結線するものが知られている。また最 近、フラツトケーブル用のコネクターが使用され 20 ことを特徴とするものである。 ている。

## (考案が解決しようとする問題点)

従来の端子台ではフラツトケーブルを結線する ことができない。またフラツトケーブルを公知の コネクターへ結線するには、特殊な圧入治具を必 25 4, 4, 4……に刺着されて結線される。よつて

2

要とし、しかもリード線ごとに結線せねばなら ず、手間がかかる。

#### (考案の目的)

この考案はこれらの不都合を解消しようとする 脚 2, 2, 2……と導電刺ビン 4, 4, 4……と 5 もので、第1にフラットケーブルを使用できる端 子台を提供せんとし、第2にフラツトケーブルを ワンタツチで迅速に結線する端子台を提供せんと する。

#### (考案の構成)

この考案は絶縁基台1へ取付けられ、しかも結 線脚2を有する複数個の端子金具3,3,3…… と;複数個の並設された導電刺ピン4, 4, 4… …と;結線脚2,2,2……と導電刺ピン4, 4, 4……とを結線するプリント基板5と;導電 15 刺ピン4, 4, 4……の対面に小空間 6 を介して 置かれ、しかも小空間6内を上下動する昇降ブロ ツクフとから成り、昇降プロツクフにはフラツト ケーブル8用の差込口9と、この差込口9と直交 する導電刺ビン4用の挿入構10とが設けられた

#### (考案の使用法、作用)

フラツトケーブル8を差込口9へ差込み、昇降 プロツク7全体を上昇させれば、同時にフラツト ケーブル8も上昇し、並設されている導電刺ピン 3

各端子金具3の他の結線部へ結線すれば、プリン ト基板5を介して導通する。なお、昇降プロツク 7を下降させれば結線は解除される。

#### (実施例)

は複数個の区画 1 1, 1 1, 1 1 ……が形成さ れ、2段目の両端にはパネルP,への取付用孔1 2が穿設され、基台1背面にはパネルP₂の取付 用ナット13,13,13が埋設され、背面下方 ヘブロック収容段 1 4 が一体形成されている。各 10 ル 8 も上昇し、やがて導電刺ピン 4, 4..... 区画11には公知の端子金具3が取付けられ、図 中、15は平面部16より一体形成された突管 で、その下縁がかしめられて各端子金具3は固定 され、しかも内壁へ雌ネジ17が形成されてお 2が形成され、この結線脚2の下端はピン状であ り、18は結線ピスである。第3,7図示の5は プリント基板であり、各プリント回路 19の一端 に導電刺ピン4が貫通されるとともにハンダ付け いる。導電刺ピン4自体はコネクター用の公知の ものであり、取付ピン部4aと刺ピン部4bとよ り成り、刺ヒン部46は二股状に分かれ、端部に 刺部4c,4c、交差部にリード線掛部4dが形 線脚2が貫通かつハンダ付けにより固着され、図 中、20,20は透孔、21,21は切欠溝であ る。昇降プロツク7は例えばポリプチレンテレフ タレートのような絶縁材料より製せられ、側面よ 口9が形成され、上面より形成された挿入溝10 と直交され、しかも挿入溝10は並設された導電 刺ピン4, 4, 4……が一度に挿入される位置に 形成され、昇降ブロツク7の両端にはネジ孔2 2, 22が貫通されている。昇降ブロツク7はブ 35 ロック収容段14内に小空間6を有して収容さ れ、絶縁基台1の底面へ取付けられた裏蓋23の 仕切板24および収容段背面板14aによりプロ ツク7の両側面が近接されている。 収容段背面板 この対向口25は昇降プロツク7の昇降距離カュと フラットケーブル8の厚み12との和以上の高さを 有しており、またプロツク収容段 14の上面板 1 4 bの両端で、しかもネジ孔22, 22の対向位

置にはネジ挿通孔26が設けられ、ネジ27,2

7が各ネジ挿通孔26、透孔20へ挿通かつネジ 孔22へ螺合されている。

4

次にこの考案例の使用法、作用を説明すれば、 実施例の絶縁基台1は3段式のもので、各段に 5 まずフラツトケーブル8を対向口25より差込口 9へ嵌挿し、続いてネジ27, 27を螺動する。 ここに螺合しているネジ孔22はネジ27に沿つ て上昇するので昇降プロック 7 全体が上昇する。 昇降プロック7の上昇に伴ない、フラットケーブ の刺部4 c, 4 cに絶縁被覆部8 aが突刺され、 各リード線 8 b は各リード線掛部 4 d に引掛けら れ、結線される。よつて各結線ピス18ヘリード 線若しくはリード線へ取付けられた圧着端子(図 り、平面部 1 6 からは直角に折曲げられた結線脚 15 示せず)を結線すれば、各端子金具 3、ブリント 回路19、導電刺ピン4を介してフラットケープ ル8と図示しないリード線とは導通する。なお、 ネジ27,27を逆転すれば昇降ブロック7が下 降し、フラツトケーブル8の結線が解かれること により植設され、しかも多数個一列に並べられて 20 は勿論である。さらにこの考案例の場合、水平の 被取付部例えばパネルPiへ端子台を固定するに は、取付ネジ28を取付用孔12、切欠溝21、 透孔12′へ挿通するとともにナット30で螺着 し、また垂直の被取付部例えばパネルP₂へ固定 成されている。各プリント回路19の他端には結 25 するには取付ネジ31を各取付用ナツト13へ探 着して行なうものである。

#### (考案の効果)

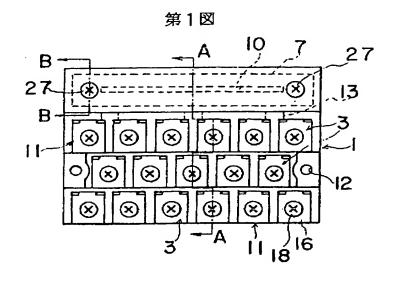
このようにこの考案は端子台へフラットケーブ ルを使用することができ、しかもフラツトケーブ りフラットケーブル8を嵌挿保持するための差込 30 ルを差込もで昇降プロツクを上昇させるだけで、 全ての結線を1度にすることができ、特殊な圧入 抬具を要することなく、容易かつ迅速に作業する ことができ極めて便利である。

#### 図面の簡単な説明

図はこの考案例を示すもので、第1図は平面 図、第2図は端子台とフラットケーブルの背面 図、第3図はA-A断面図、第4図はB-B拡大 断面図、第5図は底面図、第6図は側面図、第7 図はプリント基板の底面図、第8図はフラットケ 14 aには差込口9との対向口25が形成され、40ーブルと導電刺ビンとの結線状態を示す部分拡大 断面図である。

> 1 …… 絶縁基台、2 …… 結線脚、3 …… 端子金 具、4……導電刺ピン、5……ブリント基板、6 ······小空間、**7······**昇降ブロツク、**8**······フラツ

トケーブル、9……差込口、10……挿入溝。



(3)

